

南京商络电子股份有限公司 关于公司担保情况的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）对资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，并于 2026 年 9 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过《关于调整 2026 年度对子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为部分子公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 140 亿元，担保期限自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

上述信息详见公司于 2026 年 8 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整 2026 年度对子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-056）。

二、担保进展情况

近日，公司控股子公司广州立功创新技术有限公司（以下简称“立功创新”）与安世半导体（上海）有限公司（以下简称“安世半导体”）签署相关业务合同。为满足子公司立功创新日常经营和业务开展需要，公司向兴业银行股份有限公司南京分行（以下简称“兴业银行”）申请办理保函业务，为子公司立功创新和安世半导体签订的经销商协议开立履约保函 300 万元人民币，无保证金，占用公司在兴业银行的授信额度。

- （1）债权人：兴业银行股份有限公司南京分行
- （2）担保人：南京商络电子股份有限公司
- （3）债务人：广州立功创新技术有限公司
- （4）担保形式：最高额连带责任担保
- （5）担保范围：立功创新与安世半导体约定的业务合同相关履约责任。
- （6）有效期：自开立之日起至 2027 年 9 月 17 日。
- （7）担保本金金额：最高不超过 300 万元人民币

三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其子公司的担保余额按 2026 年 9 月 18 日汇率折算约为 182,321.01 万元人民币（不含本次公告签署的担保）（以中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算），占公司最近一期经审计净资产的 75.16%，均系公司为子公司提供的担保。

公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

四、备查文件

《履约保函-立功创业-兴业银行》

特此公告。

南京商络电子股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 18 日